#### https://nam.coltene.com/pim/_processed_/csm_imgpacva7486-parabond-group-a-p1-grsallainv1_12006943a4.jpgParaBond® Etching & Bonding

 COLTENE AG \ Швейцария

Адгезивная система химического отверждения. Самокондиционирование эмали и дентина.

Состоит: кондиционер без смывания и химически отверждающийся бонд (адгезив **А** и **В**)

**Область применения**: адгезивный агент для цементов химического и двойного

 отверждения, build up материалов.

**ParaBond Non-Rinse Conditioner (NRC)** содержит: вода, акриламидосульфоновая кислота, метакрилат.

**ParaBond Adhesive A содержит**: метакрилаты, полиалкеонат, инициаторы.

**ParaBond Adhesive B содержит:** этанол,вода,инициаторы.

 **Применение Non-Rinse Conditioner:**

1. Промойте подготовленную область водой. Уберите излишек влаги, используя поток воздуха в течение 2 с. Не пересушивайте дентин.
2. Внесите кондиционер в емкость для смешивания.
3. Нанесите кондиционер в подготовленную полость, используя микроапликатор. Втирайте в течении 30 с.
4. Уберите избыток Non-Rinse Conditioner, используя поток воздуха в течение 2 с.

**Применение адгезива ParaBond:**

1. Смешайте одну каплю адгезива **A** с одной каплей адгезива **B**.

***Примечание***: рабочее время составляет 2 минуты с момента начала смешивания. Более высокие температуры ускорят время полимеризации материала.

1. Нанесите смешанный бонд на стенки полости микроапликатором. Втирайте без усилий в

 течении 30 с.

1. Избыток адгезива уберите, используя поток воздуха в течение 2 с.

***Важно:*** общее время между нанесением бода и цементировкой не должно превышать 5 мин. Если это время превышено, повторите процедуру снова, начиная с пункта (5). Чрезмерное количество бонда может ускорить время полимеризации материала, ухудшить точность установки реставрации. Избегайте применения чрезмерных количеств.

 Комплектация:

 ParaBond Conditioner (NRC)- 3 мл

 ParaBond Adhesive A - 3 мл

 ParaBond Adhesive В - 3 мл

 Хранение: система должна храниться при температуре 4 - 8 °C.

#